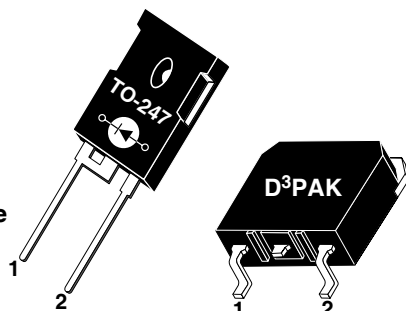


1 - Cathode
2 - Anode
Back of Case - Cathode



APT60S20B(G) 200V 75A
APT60S20S(G) 200V 75A

*G Denotes RoHS Compliant, Pb Free Terminal Finish.

HIGH VOLTAGE SCHOTTKY DIODE

PRODUCT APPLICATIONS	PRODUCT FEATURES	PRODUCT BENEFITS
- Parallel Diode -Switchmode Power Supply -Inverters - Free Wheeling Diode -Motor Controllers -Converters - Snubber Diode - Uninterruptible Power Supply (UPS) 48 Volt Output Rectifiers - High Speed Rectifiers	- Ultrafast Recovery Times - Soft Recovery Characteristics - Popular TO-247 Package or Surface Mount D³PAK Package - Low Forward Voltage - High Blocking Voltage - Low Leakage Current	- Low Losses - Low Noise Switching - Cooler Operation - Higher Reliability Systems - Increased System Power Density

MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Characteristic / Test Conditions	APT60S20B_S(G)	UNIT
V_R	Maximum D.C. Reverse Voltage	200	Volts
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
V_{RWM}	Maximum Working Peak Reverse Voltage		
$I_F(AV)$	Maximum Average Forward Current ($T_C = 123^\circ\text{C}$, Duty Cycle = 0.5)	75	Amps
$I_F(RMS)$	RMS Forward Current (Square wave, 50% duty)	208	
I_{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current ($T_J = 45^\circ\text{C}$, 8.3ms)	600	
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_L	Lead Temperature for 10 Sec.	300	
E_{VAL}	Avalanche Energy (2A, 30mH)	60	mJ

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol		MIN	TYP	MAX	UNIT
V_F	Forward Voltage	$I_F = 60\text{A}$	.83	.90	Volts
		$I_F = 120\text{A}$	.98		
		$I_F = 60\text{A}, T_J = 125^\circ\text{C}$	.72		
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 200\text{V}$		1	mA
		$V_R = 200\text{V}, T_J = 125^\circ\text{C}$		25	
C_T	Junction Capacitance, $V_R = 200\text{V}$		300		pF

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT60S20B_S(G)

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 60A, di_F/dt = -200A/\mu s$ $V_R = 133V, T_C = 25^\circ C$	-	55		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	160		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	5	-	Amps
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 60A, di_F/dt = -200A/\mu s$ $V_R = 133V, T_C = 125^\circ C$	-	100		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	490		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	10	-	Amps
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 60A, di_F/dt = -700A/\mu s$ $V_R = 133V, T_C = 125^\circ C$	-	80		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	1100		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	27		Amps

THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance			.30	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient Thermal Resistance			40	
W_T	Package Weight		0.22		oz
			5.9		g
Torque	Maximum Mounting Torque			10	lb•in
				1.1	N•m

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

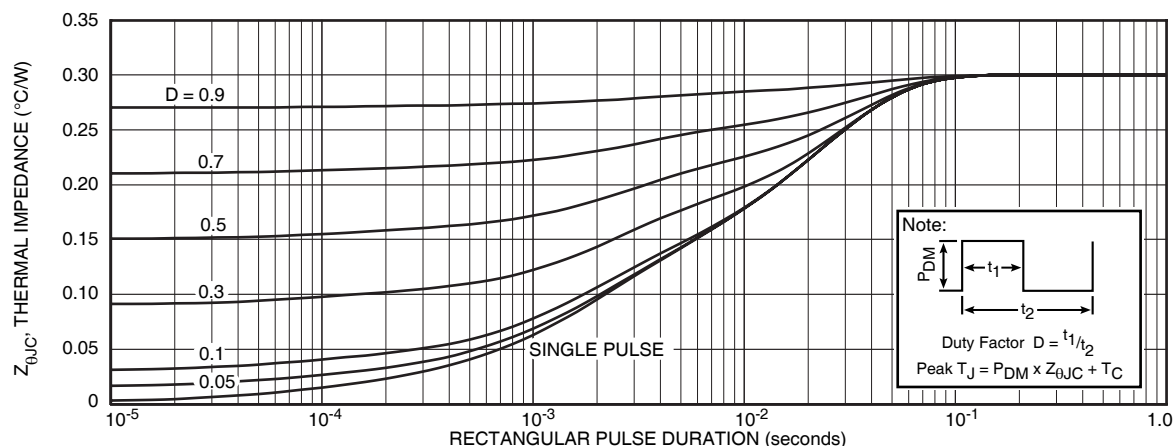


FIGURE 1a. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

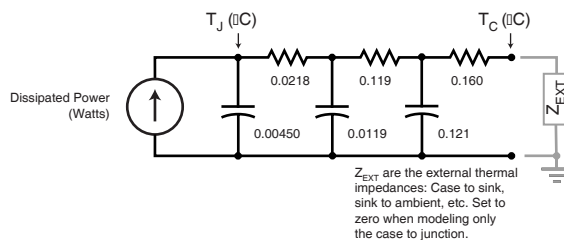


FIGURE 1b. TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE MODEL

TYPICAL PERFORMANCE CURVES

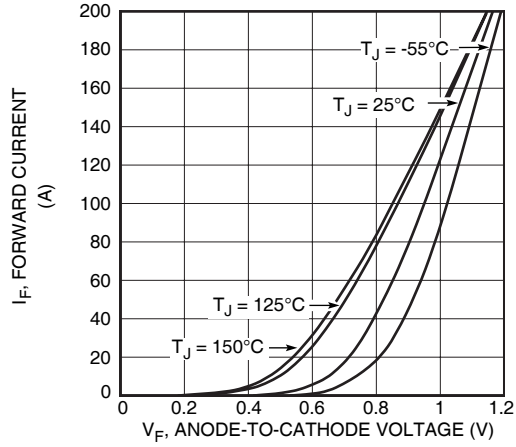


Figure 2. Forward Current vs. Forward Voltage

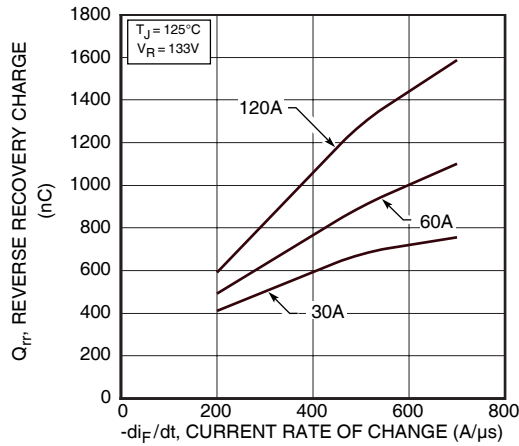


Figure 4. Reverse Recovery Charge vs. Current Rate of Change

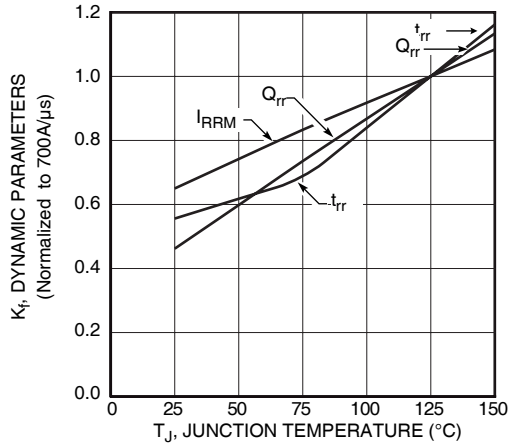


Figure 6. Dynamic Parameters vs. Junction Temperature

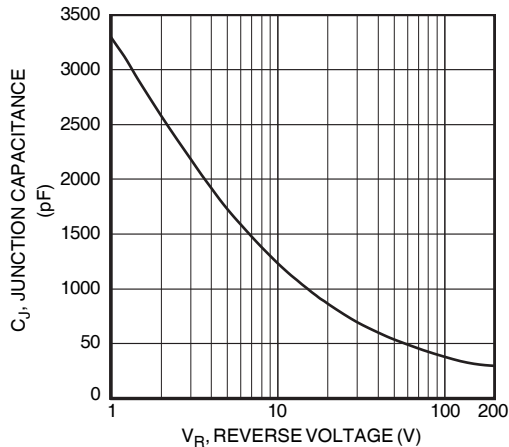


Figure 8. Junction Capacitance vs. Reverse Voltage

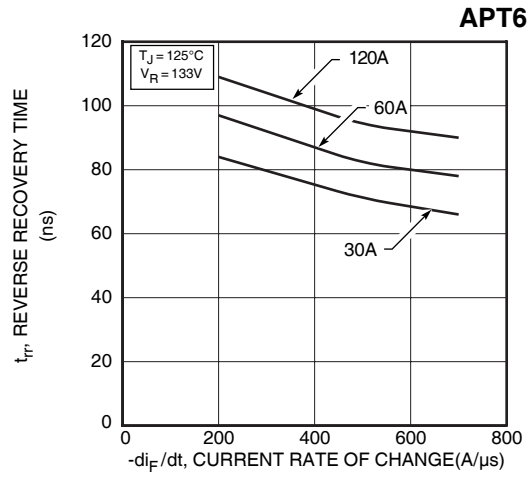


Figure 3. Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change

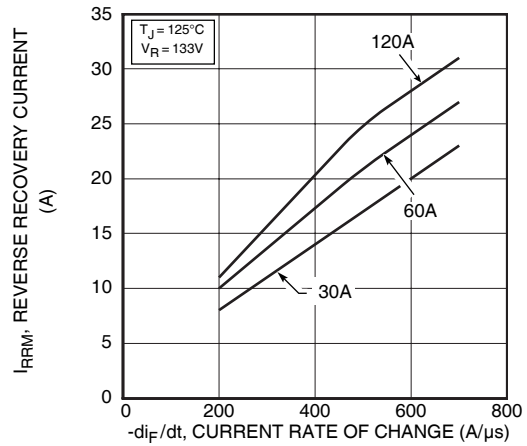


Figure 5. Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change

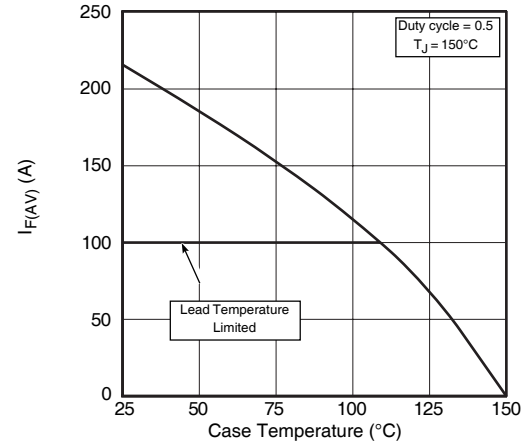


Figure 7. Maximum Average Forward Current vs. Case Temperature

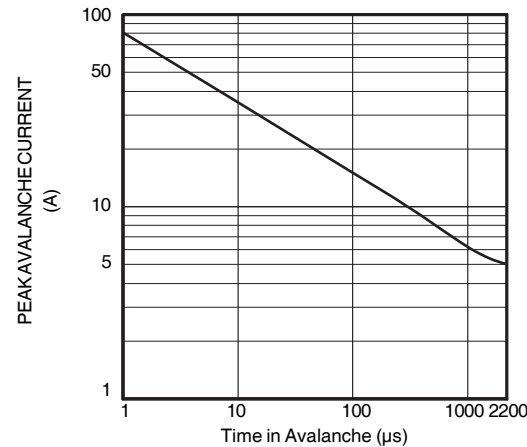
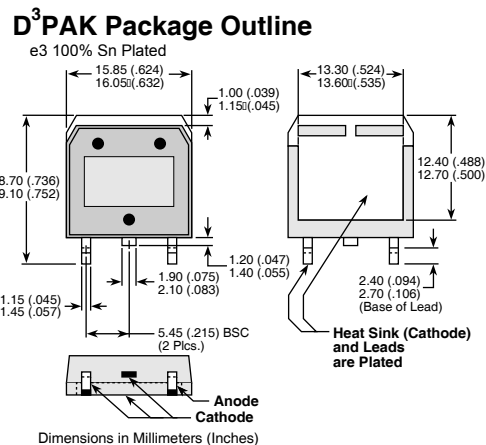


Figure 9. Single Pulse UIS SOA



-
- diode
e straight

Figure 10, Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.